

お客様各位

拝啓 時下益々で清栄のことのお慶び申し上げます。

平素は格別のご厚情を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、弊社は、2017年1月18日(水)、19日(木)、20日(金)に東京ビッグサイトにおいて開催される「第34回エレクトロテスト・ジャパン」に下記装置を出展いたします。

弊社製ベストセラー5カメラAOI、TR7500はリリースしてから10年間、数多くの日本のお客様で好評を博して参りました。今回は強力な二つのタイプの3D+5カメラAOIを展示、他社類似品との違いをお感じ頂ければと思います。

また、AOIともども高い評価を頂いておりますSPIもCoaXPress方式・12Mカメラで従来比2倍以上のスループット実現。今回は高解像度タイプで0250125mmサンプルの実演を行います。

加えまして、3D AXIIはより高速性能を高め、且つCTも追加されました。

ご多忙中のところ誠に恐縮でございますが、この機会にぜひご来臨賜り、ご高覧いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

AOI: TR7500QE (4プロジェクション、5カメラ (トップ:12M サイド:6.5M) / TR7500 SIII 3D (Dual laser、5カメラ (サイド:6.5M)
SPI: TR7007QI (4プロジェクション、CoaXPress) AXI: TR7600X SII CT ICT: TR5001T SII TINY / TR518 SII

以上

2016年12月吉日

ティアールアイジャパン株式会社

代表取締役 王 茂慶

NEPCON
2017 JAPAN

会期: 2017.1.18 (水) - 1.20 (金)
会場: 東京ビッグサイト
出展案内: エレクトロテスト 東17-28

TRI
innovation

3D SPI + 3D AOI + CT AXI + ICT
ONE STOP SOLUTION + YMS 4.0 = INDUSTRY 4.0



〒130-0021 東京都墨田区緑2-9-9 TEL:03-6273-0518

FAX: 03-6273-0519 HP: <http://www.tri.com.tw>

Events: http://www.tri.com.tw/jp/news/news_detail-43-1-5--4595-1.html